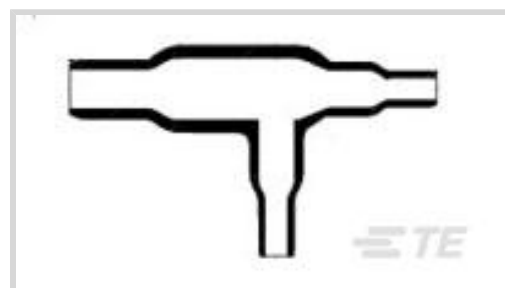




线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点



模制部件形状: T 形

分支/支脚数量: 3

材料代码: 25

材料系统代码: 25

粘合要求: 粘合剂预涂膜

## 产品特性

### 产品类型特性

模制部件形状	T 形
--------	-----

### 结构特性

分支/支脚数量	3
粘合要求	粘合剂预涂膜

### 主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
材料系统代码	25

### 尺寸

内径范围 (支脚 2)	13.2 – 26.9 mm [.52 – 1.06 in]
内径范围 (主体)	27.2 – 55.6 mm [1.07 – 2.19 in]
内径范围 (支脚 1)	13.2 – 26.9 mm [.52 – 1.06 in]

### 使用环境

工作温度范围	-75 – 150 °C [-103 – 302 °F]
电阻保护	高温下长期暴露在液体中

### 其他

尺寸代码	037
模制部件形状代码	322A

粘合剂代码

225

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl &gt; 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号W2S  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号0460-202-16141  
DEUTSCH Solid Contacts



## 文档

### 产品图纸

[322A037-25/225-0](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[1654025\\_Sec4\\_-25](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

[Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本